

Petek, 13. marec 2026

Pozdravljeni,

pošiljamo vam pregled izbranih informacij in novosti s področja čipov, polprevodnikov ter aktivnosti KC Čip.si.

Aktualno

- **[Slovenska start-up strategija](#)**
Slovenija je dobila Start-up strategijo, ki bo podprla razvoj ekosistema inovativnih zagonskih podjetij v Sloveniji.
- **[Nacionalna strategija za umetno inteligenco](#)**
Strategija postavlja okvir za razvoj suverene, zaupanja vredne in varne umetne inteligence ter krepi raziskave, inovacije, kompetence in digitalno infrastrukturo.

Dogodki:

- **[Delavnica: Kako pripraviti uspešno prijavo na razpis ARIS](#)**
18. marec 2026, 9:00 – 14:00 h, Bleiweisova cesta 30, Ljubljana
Dogodek na temo kako pripraviti uspešno prijavo na razpis ARIS, kjer bodo delili praktične napotke glede prijave, razpisnih pogojev in pokazati praktične primere itd.
- **[Webinar: EARTO Webinar on the ECA Opinions on the European Competitiveness Fund and Horizon Europe Proposals](#)**
21. april 2026, 10:00-11:00 h, on-line
Na webinarju bo predstavljeno, kako se bodo spremenile razpisne zahteve in finančna pravila v obdobju po 2028.
Registracija: [EARTO Webinar on the ECA Opinions on the European Competitiveness Fund and Horizon Europe Proposals](#) | [EARTO](#)
- **[Poletna šola: ESC Summer School → odprte prijave](#)**
23. – 28. avgust 2026, Bertinoro, Italija
Program je namenjen dodiplomskim STEM študentom, ki želijo poglobiti znanje o polprevodniških tehnologijah in raziskati karijerne priložnosti v evropskem ekosistemu polprevodnikov.
Prijave: <https://forms.gle/dhXxeGk5o1BWsqCf9>
- **[Dogodek: GSA 2026 Entrepreneurship Conference](#)**
29. April 2026, Leuven, Belgija
Povezovanje podjetji, investorjev, strateških partnerjev in podpornih deležnikov v tehnološkem ekosistemu.

Razpisi:

- **[Open Access - FAMES Pilot line](#)**

Pilotna linija je objavila razpis za podjetja in druge deležnike, da jim ponuja priložnost dizajniranja, testiranja in validacije njihovih tehnologij na pilotnih linijah.

Zanimivosti s področja:

- **[Czech Academy of Sciences to launch a joint-stock company](#)**

Češka akademija znanosti ustanavlja delniško podjetje za hitrejši prenos raziskav v gospodarstvo ter lažje vključevanje investorjev.

- **[IBM and Lam Research team up on High NA EUV dry resist to push chip scaling past 1nm](#)**

Razviti materiali in postopki izdelavi za nadaljnje pomanjševanje logičnih čipov pod 1 nm z uporabo litografije High-NA EUV.

- **[Ambitious semiconductor enthusiast builds DIY 'class 100 cleanroom' in his garden shed](#)**

Čista soba razreda 100 (ISO 5) kar v vrtnin lopi.

- **[Atom-thin material could help solve chip manufacturing problem](#)**

Atomsko tanek dvodimenzionalni (2D) material, kromov oksiklorid (CrOCl), močno presega običajne materiale za tradicionalne maske uporabljene pri izdelavi čipov.

- **[Tiny thermometers offer on-chip temperature monitoring for processors](#)**

Mikroskopski termometer, ki ga je mogoče integrirati na čip za natančno spremljanje temperature.

Lep pozdrav,

vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



Financira
Evropska unija



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani
Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru
programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljali na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o
naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

